



深圳市思坦德科技有限公司  
SHENZHEN STD TECHNOLOGY CO., LTD

# PRODUCT SPECIFICATION

## FOR LCD MODULE

**MODULE NO.**

***STD7. 0TFT1024600-13-F***

**For Customer:**

**Approved by:**

**Signature:**

**Date:**

Prepared	Checked	Approved	Date
			2015-08-01



深圳市思坦德科技有限公司  
SHENZHEN STD TECHNOLOGY CO., LTD  
**REVISION RECORD**

REV	REVISION ITEM	DATE
Preliminary	First release	2015-08-01



深圳市思坦德科技有限公司  
SHENZHEN STD TECHNOLOGY CO., LTD

## **CONTENTS**

- 1. Precautions For Using LCD Module**
- 2. General Features & Mechanical Specifications**
- 3. Module Outline Drawing**
- 4. Absolute Maximum Ratings**
- 5. DC Electrical Characteristics**
- 6. Optical Characteristics**
- 7. Backlight Specification**
- 8. When Use LENS**
- 9. Timing Characteristics**
- 10. Power On/Off Sequence**
- 11. Interface Description**
- 12. Inspection standard**
- 13. Dependable test**
- 14. Final remarks**



# 深圳市思坦德科技有限公司

## SHENZHEN STD TECHNOLOGY CO., LTD

### **1. Precautions In Use Of LCD Module**

#### **1.1 Use Modules**

1. When modules switch on or off, after accessing positive supply power with  $3\pm0.5$  voltage, then input signal levels, if signal levels input before supply power becomes stable or switches off, IC circuits off, modules will be damaged, as a result, modules will be damaged.
2. Dot matrix modules are high path-number LCDs, they are largely related to the contrast, view angle, driving voltage when displaying, so you should adjust it to get best contrast and view angle, if it is too high, not only displays are affected, but also let life shorted.
3. When using under regulated working temperature below, the display responsiveness is too slow, when using under regulated temperature above, whole display surface turns dark, this is not damaged, when the temperature returns normal, all displays become normal

#### **1.2 Module storage**

1. Storage temperature:  $-30\sim+80^{\circ}\text{C}$
2. Place in dark sites to avoid strong lights
3. Don't place other thing on their surfaces
4. Packaged in polyester materials (with anti-static electricity layers) and sealed

#### **1.3 Soldering**

1. Iron head temperature:  $310\pm10^{\circ}\text{C}$
2. Soldering time:  $<3\text{S}$
3. Soldering material: eutectic nature, low melting point
4. Don't use acid solder
5. Soldering don't repeat above 3 times



# 深圳市思坦德科技有限公司

## SHENZHEN STD TECHNOLOGY CO., LTD

### 2. General Features & Mechanical Specifications

Item	STANDARD Value	Unit
LCD type	16.7M a-Si TFT-LCD TRANSMISSVIE	
Dot arrangement	1024(R.G.B)*600	Dot
Module size(With RTP)	164.9(W)*100 (H)*3.5(T)	mm
Active area	154.08(W)*85.92(H)	mm
Pixel size	150.6(W)*143.2(H)	um
Diagonal length	3.5	inch
Viewing direction	6:00	-
Backlight	LED(white 21*LED)	-
Top & Tst	-10°C - +60°C & -20°C - +70°C	°C
Drive IC & Interface	---- / RGB24BIT interface	-
LCM: All of LCM of material and process measure up to ROHS Europe		



NO.	CONTENT	DATE
A	NEW	20150508
M		
E		
N		
D		

PIN	NAME	PIN	NAME
1	LED+	26	G1
2	LED+	27	G0
3	LED+	28	R7
4	LED+	29	R6
5	GND	30	R5
6	VCOM	31	R4
7	VDD	32	R3
8	MODE	33	R2
9	DE	34	R1
10	HSYNC	35	R0
11	HSYNC	36	GND
12	H7	37	CLK
13	B6	38	GND
14	B5	39	SHLR
15	B4	40	LEPN
16	B3	41	VGH
17	B2	42	VGL
18	B1	43	VDA
19	B0	44	RESSET
20	G7	45	NC
21	G6	46	VCOM
22	G5	47	DITHER
23	G4	48	GND
24	G3	49	NC
25	G2	50	NC

## NOTES:

1. DISPLAY TYPE: 7.0" TFT 16.7M COLOR (TRANSMISSIVE/NDRAL WHITE)
2. LCD Gray Inversion: 12 DCLCK Recommended Viewing Direction: 6 DCLCK
3. LCD DRIVER IC: ---
4. BACK LIGHT: 21CHIP-WHITE LEDS SERIES-PARALLEL If=140mA(LED); VF=90V(MIN)/96V(TYP)/105V(MAX); LCM BRIGHTNESS: 250cd/m<sup>2</sup>(typ) Uniformity: 80%
5. STORAGE TEMP: -20°C~70°C
6. OPERATING TEMP: -10°C~60°C
7. GENERAL TOLERANCE: ±0.2
8. PRODUCT CONFORM TO RoHS STANDARD.
9. 图中FRAME 为推荐机壳规格位置, 大小, 建议机壳规格位置, 大小不要超过FRAME. VA, 建议机壳能打开度比 (FRAME VA) 单边大0.5mm以上.

## BACKLIGHT CIRCUIT

CUSTOMER APPROVE		TOLERANCE DECIMAL	Model No.			Part No.	STD7-0-13GR-A	
X	±.30	.XX ±.20	Drawing No.	---	Drawing Title	LCM Characteristics	Checked	Rev A
L	±1/4°		Scale	1:1			Approve	Page 1/1

深圳市思坦德科技有限公司  
SHENZHEN STD TECHNOLOGY CO., LTD



#### 4. Absolute Maximum Ratings

(DGND = AGND=0V, Ta=25°C)

SYMBOL	DESCRIPTION	MIN.	Typ.	MAX.	UNIT
V <sub>DD</sub>	Power supply voltage1	1.8	3.3	+3.6	V
V <sub>DDA</sub>	Power supply voltage2	-0.5		+13	V
V <sub>GH</sub>	Power supply voltage	-0.3		+30	V
V <sub>GL</sub>	Power supply voltage	-10		+0.3	V
V <sub>COM</sub>	Flick adjust input voltage.	0		+6.0	V
V <sub>IN</sub>	Input voltage	0		VDD+0.3	V
RH	relative humidity	-		90	%
T <sub>stg</sub>	storage temperature	-20		+70	°C
T <sub>oper</sub>	Operation temperature (see note 1) - Bare module - Module installed in customer application cluster	-10 -10		+50 +50	°C

#### Notes:

1. All of the voltages listed above are with respective to DGND=AGND=0V.
2. Device is subject to be damaged permanently if stresses beyond those absolute maximum ratings listed above.

#### 5. DC Electrical Characteristics

Item	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	NOTE
Supply Voltage	V <sub>CC</sub>	3	3.3	3.6	V	
	V <sub>GH</sub>	17	18	19	V	
	V <sub>GL</sub>	-6.6	-6	-5.4	V	
	A <sub>VDD</sub>	9.4	9.6	9.8	V	
V <sub>COM</sub>	V <sub>COMin</sub>	-	3.9	-	V	
Input signal voltage	V <sub>IH</sub>	0.7 V <sub>CC</sub>	-	V <sub>CC</sub>	V	Note (1)
	V <sub>IL</sub>	GND	-	0.3V <sub>CC</sub>	V	
Current of power supply	I <sub>VDD</sub>	-	30	45	mA	V <sub>CC</sub> =3.3V
	I <sub>AVDD</sub>	-	35	45	mA	AVDD=9.6V (Black)
	I <sub>VGH</sub>	-	0.5	1	mA	VGH=18V
	I <sub>VGL</sub>	-	0.5	1	mA	VGL=-6V
Input level of V1~V5	V <sub>X</sub>	AVDD/ 2-		AVDD- 0.1-	V	
Input level of V6~V10	V <sub>X</sub>	0.1-		AVDD/ 2-	V	



## 6. Optical Characteristics

$T_{amb} = +22 \pm 3^{\circ}\text{C}$ ; elapsed time from switch-on is greater than 30 minutes;  
measurements are made perpendicular to the panel unless otherwise specified.

ITEM		SYMBOL	CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	NOTE
Panel Transmittance		T	~	3.9	4.2	--	%	
Contrast Ratio		CR	Point-5 )	600	800	--	--	2
Response Time		Tr +Tf	Point-5	--	25	40	ms	3
NTSC				45%	50%	--		
Viewing Angle	Left	$\phi$	Point-5 CR $\geq 10$	70	80			4
	Right	$\phi$		70	80			4
	Upper	$\theta$		50	60			4
	Lower	$\theta$		70	70			4
Color Filter Chromaticity	White	x	$\theta = \phi = 0^{\circ}$	0.273	0.313	0.353		
		y		0.289	0.329	0.369		
	Red	x	$\theta = \phi = 0^{\circ}$	TBD	TBD	TBD		
		y		TBD	TBD	TBD		
	Green	x	$\theta = \phi = 0^{\circ}$	TBD	TBD	TBD		
		y		TBD	TBD	TBD		
	Blue	x	$\theta = \phi = 0^{\circ}$	TBD	TBD	TBD		
		y		TBD	TBD	TBD		

### Notes:

- Viewing angle is the angle at which the contrast ratio is greater than 10. The viewing angles are determined for the horizontal or 3, 9 o'clock direction and the vertical or 6, 12 o'clock direction with respect to the optical axis which is normal to the LCD surface (see FIGURE 1).
- Contrast measurements shall be made at viewing angle of  $\theta = 0$  and at the center of the LCD surface. Luminance shall be measured with all pixels in the view field set first to white, then to the dark (black) state . (see FIGURE 1) Luminance Contrast Ratio (CR) is defined mathematically.

$$CR = \frac{\text{Luminance when displaying a white raster}}{\text{Luminance when displaying a black raster}}$$

- Transmittance is the Value with Polarizer The color chromaticity coordinates specified in Table 5 shall be calculated from the spectral data measured with all pixels first in red, green, blue and white. Measurements shall be made at the center of the panel.
- The electro-optical response time measurements shall be made as FIGURE 3 by switching the "data" input signal ON and OFF. The times needed for the luminance to change from 10% to 90% is Tr, and 90% to 10% is Td.





## 7. Backlight Specification

COLOR : WHITE

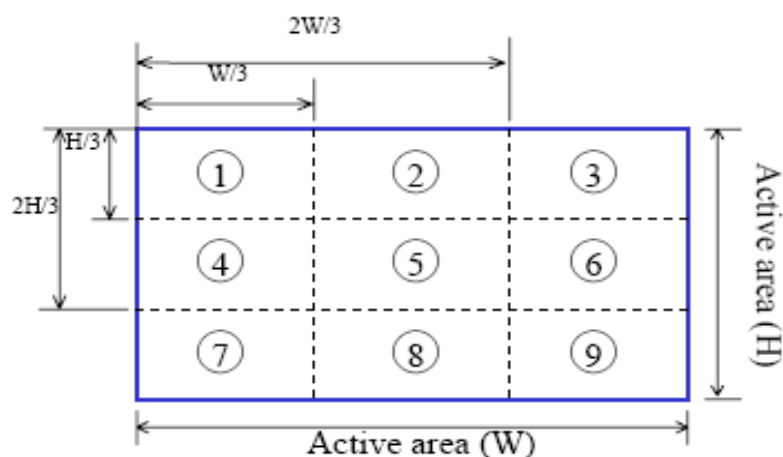
Item	Symbol	Min.	Typ..	Max..	Unit.
Forward voltage	V <sub>f</sub>	9.0	9.6	10.5	V
Backlight current	I <sub>led</sub>	-	140	-	MA
BL Luminance	L <sub>v</sub>	---	-	-	cd/m <sup>2</sup>
LCM Luminance	L <sub>v</sub>	200	250	-	cd/m <sup>2</sup>
Backlight uniformity	No less than eighty percent				-
Number of LED	-	21			Piece
Connection mode	S/P	In Series-Parallel			-

### ★1 Test condition is :

- (a) Center point on active area
- (b) Best Contrast

### ★2 Uniform measure condition :

- (1) Measure 9 point. Measure location is show below :
- (2) Uniform = (Min. brightness / Max. brightness) × 100%
- (3) Best Contrast.





深圳市思坦德科技有限公司  
SHENZHEN STD TECHNOLOGY CO., LTD

## 8. When use LENS

you must be do the following things



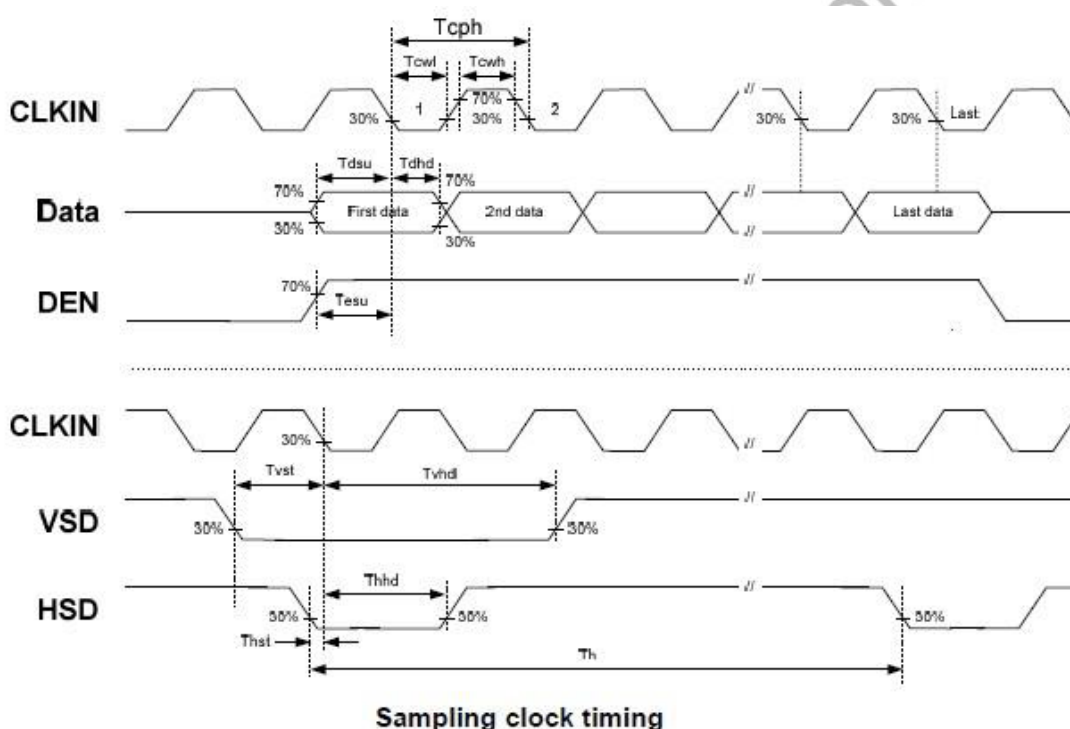


## 9. Timing Characteristics

### 9.1 Input Clock and Data Timing Diagram

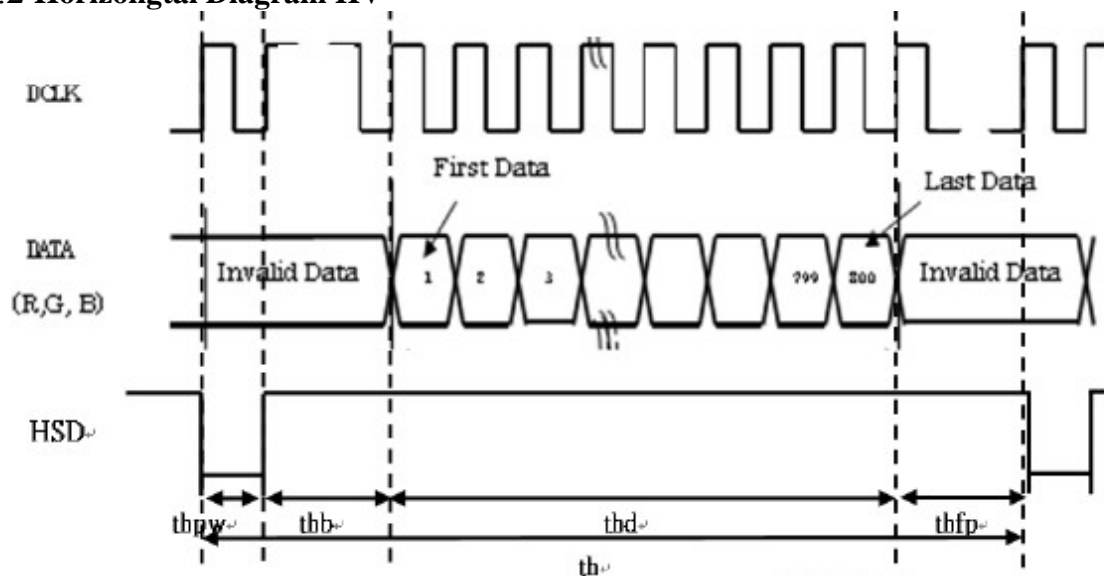
ITEM	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	Note
DE MODE	Dot Clock	1/tCLK	45	51.2	57	MHz
	DCLK Pulse Duty	Tcwh	40	50	60	%
	Horizontal Total Time	tH	1324	1344	1364	tCLK
	Horizontal Effective Time	tHA		1024		tCLK
	Horizontal Blank Time	tHB	300	320	340	tCLK
	Vertical Total Time	tV	625	635	645	tH
	Vertical Effective Time	tVA		600		tH
	Vertical Blank Time	tVB	25	35	45	tH
SYNC MODE	Horizontal Total Time	TH	1324	1344	1364	tCLK
	Horizontal Pulse Width	Thpw		20	-	tCLK
	Horizontal Back Porch	Thb		140	-	tCLK
	Horizontal Front Porch	Thfp	140	160	180	tCLK
	Horizontal Effective Time	THA		1024		tCLK
	Vertical Total Time	TV	625	635	645	tH
	Vertical Pulse Width	Tvpw		3	-	th
	Vertical Back Porch	Tvb	-	20	-	th
	Vertical Front Porch	Tvfp	2	12	22	th
	Vertical Valid	Tvd		600		th

Parameter	Symbol	Spec.			Unit	Condition
		Min.	Typ.	Max.		
DVDD Power On Slew Rate	TPOR	-	-	20	ms	From 0V to 90% DVDD
RSTB Pulse Width	TRst	50	-	-	us	DCLK=65MHz
DCLK Cycle Time	Tcph	14	-	-	ns	
DCLK Pulse Duty	Tcwh	40	50	60	%	
VSD Setup Time	Tvst	5	-	-	ns	
VSD Hold Time	Tvhd	5	-	-	ns	
HSD Setup Time	Thst	5	-	-	ns	
HSD Hold Time	Thhd	5	-	-	ns	
Data Setup Time	Tdsu	5	-	-	ns	D0[7:0],D1[7:0],D2[7:0] to DCLK
Data Hold Time	Tdhd	5	-	-	ns	D0[7:0],D1[7:0],D2[7:0] to DCLK
DEN Setup Time	Tesu	5	-	-	ns	
DEN Hold Time	Tehd	5	-	-	ns	

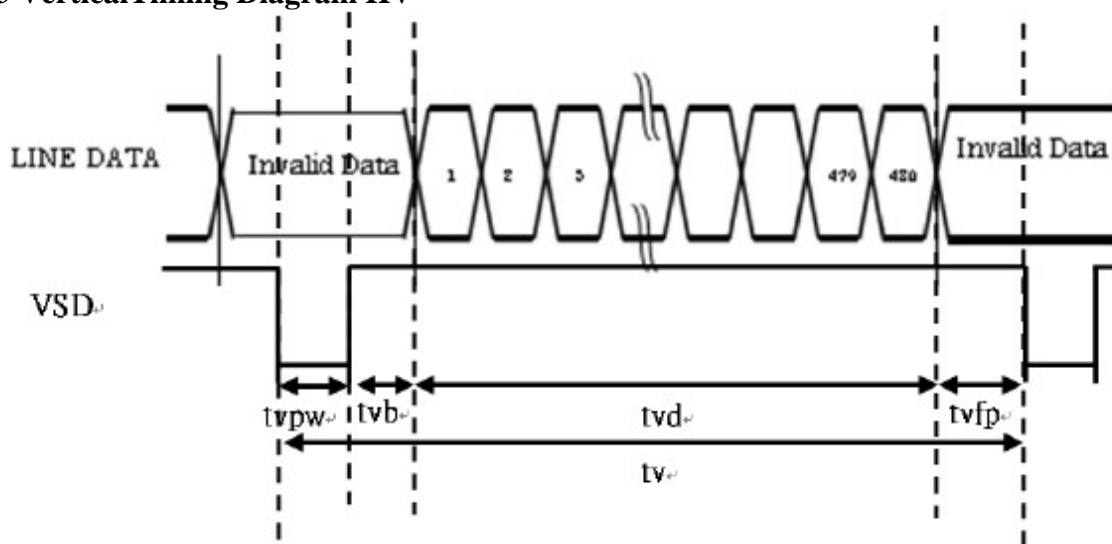




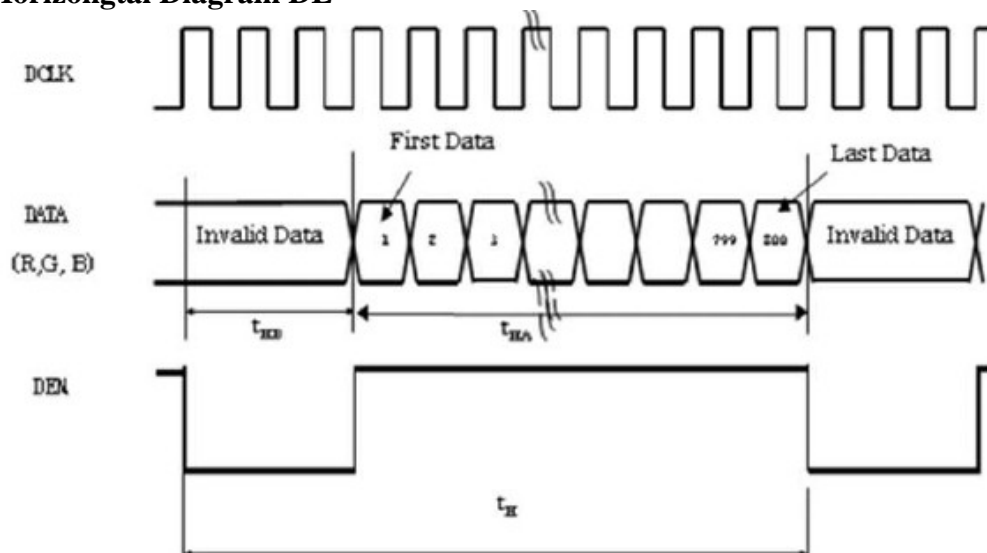
## 9.2 Horizontal Diagram HV



## 9.3 Vertical Timing Diagram HV

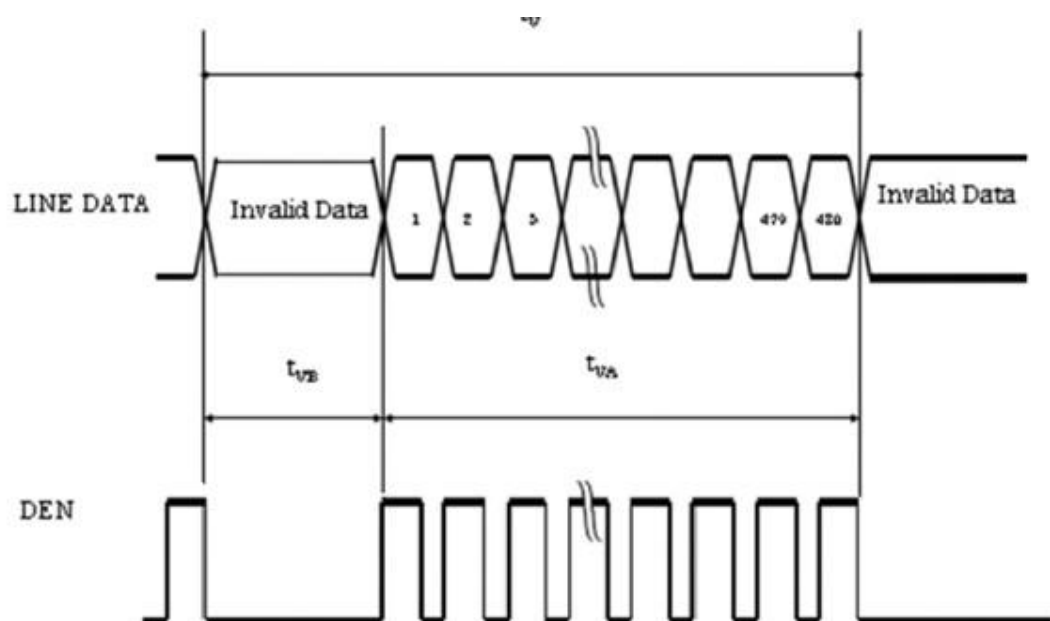


## 9.4 Horizontal Diagram DE

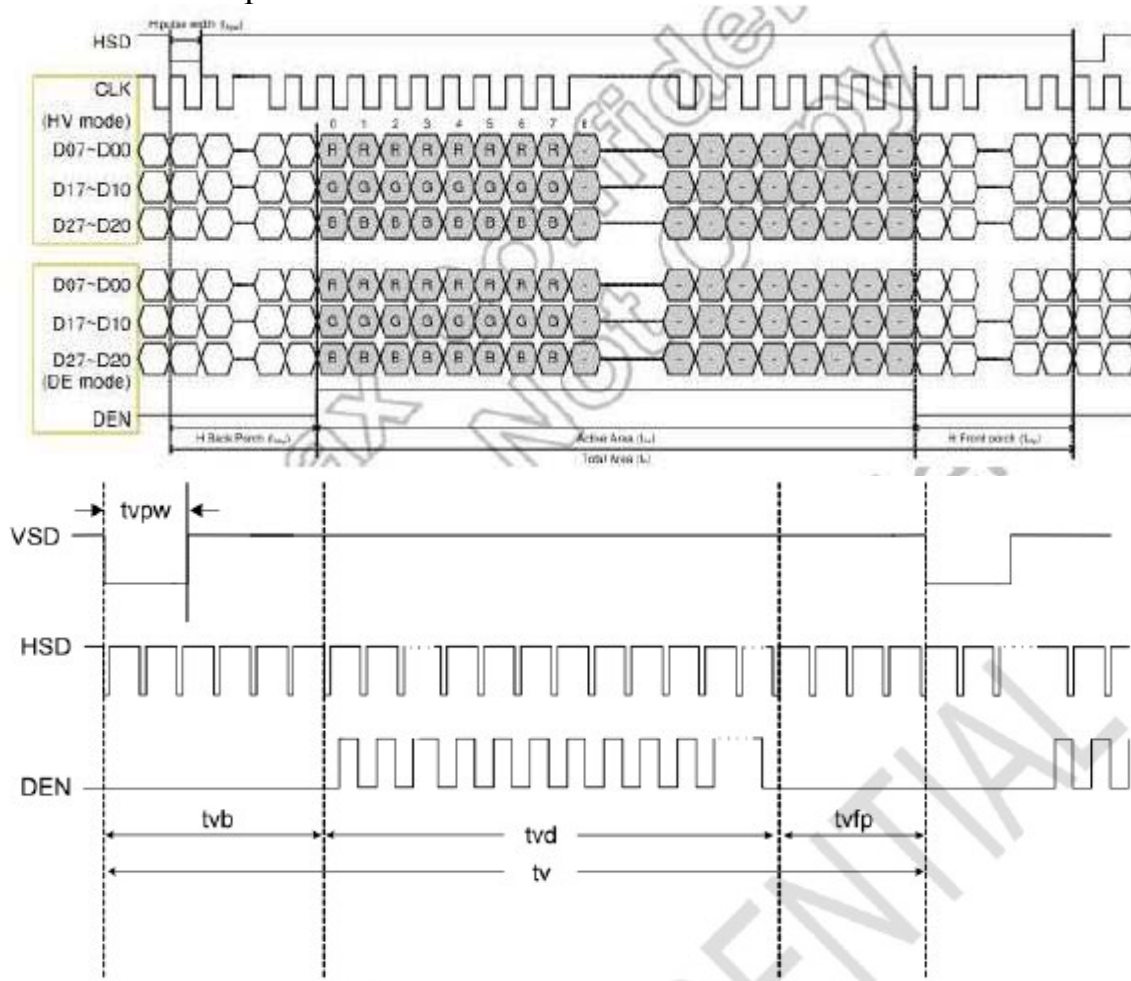




## 9.5 Verical Timing Diagram DE



## 9.6 Data Input Format

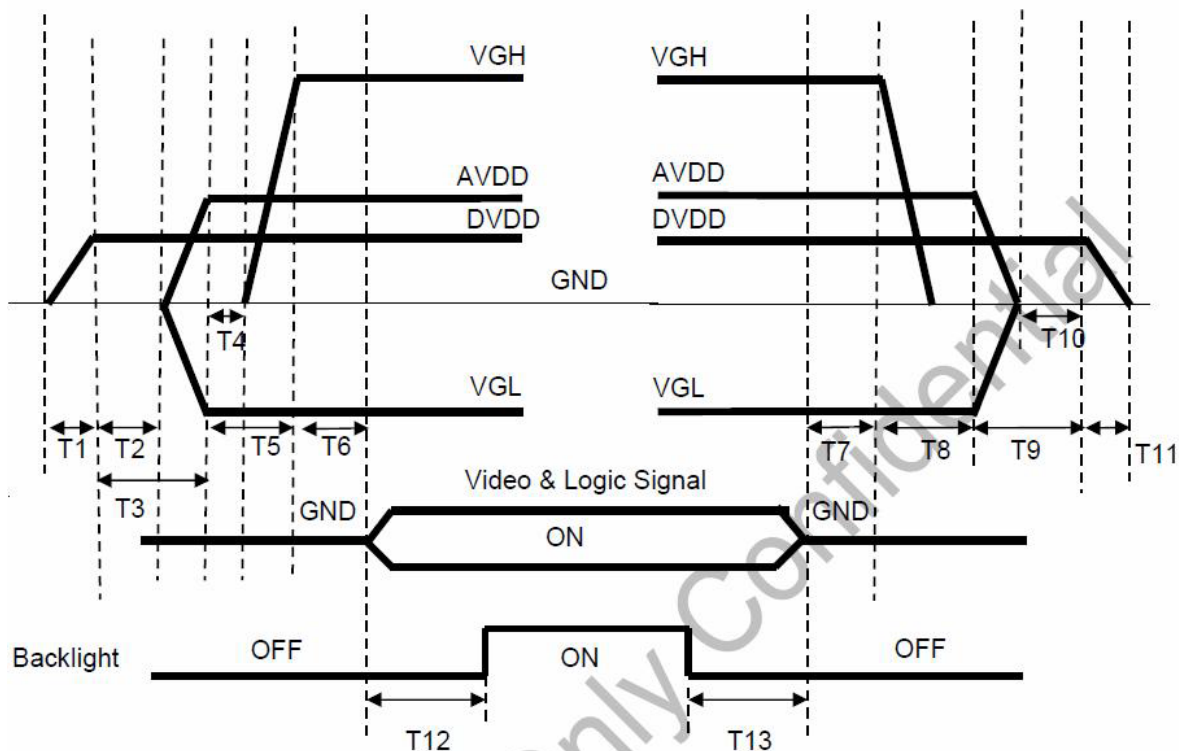




## 10. Power On/Off Sequence

Power On : DVDD→AVDD/VGL →VGH →Video & Logic Signal→Backlight

Power Off : Backlight→Video & Logic Signal→ VGH→AVDD/VGL→DVDD



$$0 < T1 \leq 10\text{ms}$$

$$T2 > 0\text{ms}$$

$$T3 > 20\text{ms}$$

$$T4 > 0\text{ms}$$

$$T5 > 10\text{ms}$$

$$0 < T6 \leq 10\text{ms}$$

$$T12 \geq 200\text{ms}$$

$$T7 > 0\text{ms}$$

$$T8 > 0\text{ms}$$

$$T9 > 0\text{ms}$$

$$T10 > 0\text{ms}$$

$$0 < T11 \leq 10\text{ms}$$

$$T13 \geq 200\text{ms}$$



## 11. Interface Description

SYMBOL	PI N	I/O	DISCRIPTION
LED+	1	P	Backlight LED Cathode input pin (+)
LED+	2	P	
LED-	3	P	Backlight LED Anode input pin (-)
LED-	4	P	
GND	5	P	Ground
VCOM	6	P	Common voltage
VDD	7	P	Power supply for digital block (+3.3V)
MODE	8	I	DE/SYNC mode select
DE	9	I	Data Enable
VSYNC	10	I	Vertical Synchronize Singal
HSYNC	11	I	Horizontal Synchronize Singal
B7	12	I	Blue Data
B6	13	I	Blue Data
B5	14	I	Blue Data
B4	15	I	Blue Data
B3	16	I	Blue Data
B2	17	I	Blue Data
B1	18	I	Blue Data
B0	19	I	Blue Data
G7	20	I	Green Data
G6	22	I	Green Data
G5	22	I	Green Data
G4	23	I	Green Data
G3	24	I	Green Data
G2	25	I	Green Data
G1	26	I	Green Data
G0	27	I	Green Data
R7	28	I	Red Data
R6	29	I	Red Data
R5	30	I	Red Data
R4	31	I	Red Data
R3	32	I	Red Data
R2	33	I	Red Data





# 深圳市思坦德科技有限公司

## SHENZHEN STD TECHNOLOGY CO., LTD

R1	34	I	Red Data
R0	35	I	Red Data
GND	36	P	Ground
CLK	37	I	Pixel Clock
GND	38	P	Ground
SHLR	39	I	Left / right selection
UPDN	40	I	Up/down selection
VGH	41	P	Gate ON Voltage
VGL	42	P	Gate OFF Voltage
VDDA	43	P	Power supply for analog block
RESET	44	I	Global reset pin.
NC	45	-	No Connection
VCOM	46	P	Common Voltage
DITHER	47	I	Dithering function DITHER = "1", Enable internal dithering function DITHER = "0", will bypass R0/R1 、G0/RG 、B0/B1
GND	48	P	Ground
NC	49	-	No Connection
NC	50	-	No Connection





## 12. Inspection standard (检查标准)

### 12.1 电性检验判定标准

序号	检查项目	判 定 标 准			缺陷程度	判定方法		
1	显示状态	不显、显示乱码、多划、少画面、视角错、闪烁等均不允许			重缺	目视		
		无法用文字描述的现象，必要时制定限度样板进行参考。如显示不均、显示浓淡、斜纹等；						
		显示的颜色效果参照开发、工程样品或限度样板判定						
2	电流/电压	电流 Idd 和电压 Vop 范围参照相关工程开发资料，特殊要求按客我双方商定的要求。			重缺	目视		
3	背光	LED 灯不亮不允许；			重缺	目视		
		背光电流超出规格范围，不允许；						
		亮眼、漏光进入 LCD 的 A、B 区不允许；必要时按限度样板做判定；			轻缺			
		背光颜色根据样品、规格书判定；			轻缺			
		亮度与发光均匀度参照开发、工程或限度样板判定			轻缺			
4	亮点、黑点、白点、针孔（通电状态下）		尺寸 (mm)	允许个数		轻缺	目视 目测 镜 菲林 卡	
				A B				
			Φ≤0.1		不计			
			0.1<Φ≤0.2		2			
			0.12<Φ≤0.3		1			
			Φ>0.3		0			
		注：1. 可视区域出现的 2 个点的间距必须在 10mm 以上。 2. 对于黑白点很明显时，在必要的情况下以限度样品来控制。						
5	黑线、白线（通电状态下）	尺寸		允收数量		轻缺	目视 目测 镜 菲林 卡	
		L	W	A B	C			
		不计	W<0.02	不计	不计			
		L≤2	0.02≤W≤0.03	2				
			W>0.03	0				
		注：1. L 为线距长，W 为线宽；2. 对于线状缺陷很明显时，在必要的情况下以限度样品来控制。						



## 12.2 外观检验判定标准

序号	检查项目	判定标准	缺陷程度	判定方法
1	崩 缺	A. 一般崩边	轻缺	目视 目测 镜 菲林 卡
		图示		
				
		X		
		Y		
		Z		
		不计		
		$\leq 1.0$		
		$\leq T$		
		崩边不允许触及边框胶不能影响贴片(气泡\片翘)		
		所有崩裂都必须小于 1/3 黑框		
		注: T 表示单面玻璃的厚度; L 表示缺陷处方向玻璃的宽度; X 表示长度; Y 表示宽度; Z 表示深度;		
		B. 引脚背面	轻缺	目视 目测 镜 菲林 卡
		部位		
		Y		
		Z		
		引脚背面		
		$\leq L/2$		
		$\leq T$		
		引脚面 (引线位)		
		COG 玻璃: $\leq 1$		
		$\leq T$		
		(引位)		
		$\leq 0.3$		
		$\leq T$		
		C. 崩角部份	轻缺	目视 目测 镜 菲林 卡
		X		
		Y		
		Z		
		$\leq 3$		
		$\leq 3$		
		$\leq T$		
		1. 不允许触及框胶;		
		2. 引线脚边的银点不允许外露;		
		3. 不能影响贴片(气泡\片翘)		



# 深圳市思坦德科技有限公司

## SHENZHEN STD TECHNOLOGY CO., LTD

2	裂痕	D. 裂痕 	任何区域不能有任何带延伸性的裂痕，裂痕需修理成崩缺判定	重缺	目视			
3	切割不良	 	1. 突沿长度不计	轻缺	卡尺 目测 镜 菲林 卡			
			2. $B \leq 0.30$					
			3. 突沿导致外形超出尺寸规格不允许；备注：B 表示宽度 X、Y 破损导致框胶 1/3 以上外露不允许					
4	LCD 盒内气泡	拒收		重缺	目视			
5	LCD 漏液	拒收		重缺	目视			
6	外形尺寸	符合制造图纸指定外形尺寸的公差内		重缺	游标卡尺			
7	LCD/偏光片/背光（黑点、色点、异物、偏光片气泡、擦伤、刮伤等点状）（不在通电状态下）	  $\Phi = (X+Y) / 2$	区域 尺寸	允许个数		轻缺	目视 目测 镜 菲林 卡	
				A	B			C
			$\Phi \leq 0.1$	不计				不计
			$0.1 < \Phi \leq 0.15$	2				
			$0.15 < \Phi \leq 0.2$	1				
$\Phi > 0.2$	0	2						
8	LCD/偏光片/背光	 纤维 线状物  1. 包括：刮伤、擦伤、黑线、细毛、纤维等 2. 背光伪彩膜划伤以通电点亮背光时看不见为 OK	长度	宽度	允收	轻缺	目视 目测 镜 菲林 卡	
			不计	$W \leq 0.02$	不计			
			$L \leq 2.0, 0.02 < W \leq 0.03, 1$					
			$W > 0.03$	以点规格判定				
9	偏光片贴附	烫伤、边缘翘 $\leq 0.15$ 不限		轻缺	目视			



# 深圳市思坦德科技有限公司



## SHENZHEN STD TECHNOLOGY CO., LTD

	不良	 <p>1. 贴附位置符合制造图纸要求的公差 2. 偏光片须覆盖环氧胶框 3. 偏光片内部翘起按偏光片气泡判定。</p>		
10	彩虹 (LCD 压伤)	没有明显的压伤 (彩虹), 必要时定限度样板	轻缺	目视
11	保护膜	<p>1. 保护膜翘起不能进入可视区</p> <p>2. 保护膜翘起不能使偏光片有指印, 胶状物或擦不掉等明显脏污</p> <p>3. 保护膜难撕开判定 NG</p> <p>4. 保护膜气泡 <math>\Phi \leq 5\text{mm}</math> 忽略不计, <math>\Phi &gt; 5\text{mm}</math> 拒收</p>	轻缺	目视
12	底 色	与样品一致, 不能有明显色差 (必要时可制定限度样板或色卡)	轻缺	目视
13	IC 崩角	 <p>1. IC 崩角 <math>\Phi \leq 0.5\text{mm}</math>, 高度 <math>\leq 1/3</math> 厚度, 且不能进入 A 区域并只允许崩一个角.</p>  <p>2. 保证电性 OK</p> <p>3. 崩角按标准判 OK 时必须保证崩角处无延伸性的裂痕。</p> <p><math>\Phi = (X+Y) / 2</math></p>	轻缺	显微镜
14	FPC 不良	<p>1. 顶伤、划伤未伤及基材参照点状和线状标准判断</p> <p>2. FPC 不允许任何的顶伤、刮破、折断、定位孔破不允许</p> <p>3. 外观尺寸符合规格图纸要求, 否则不允许</p> <p>4. FPC 金手指不能有氧化、脏物, 必要时以限度样板来控制</p> <p>5. 模组 FPC 翻折到背光背面出现背光/触摸屏 FPC 绷紧、模组 FPC 上的元器件无法正常卡入背光凹槽、或者翻折后模组 FPC 歪斜不允许</p>	轻缺	目视
15	贴胶纸	<p>1. 胶纸粘性良好, 不能有翘起、歪斜、皱折、撕裂</p> <p>2. 颜色、尺寸、贴附位置应满足图纸规格要求</p> <p>3. 易撕贴纸贴附位置符合图纸或工艺要求, 不得歪斜, 且能把保护膜撕起。</p>	轻缺	目视
16	铁框	<p>1. 不允许有尺寸不符, 开口位置不符、破裂、变形</p> <p>2. 涂漆/镀层颜色需参照样板。</p>	重缺	目视



# 深圳市思坦德科技有限公司

## SHENZHEN STD TECHNOLOGY CO., LTD

		3. 刮伤导致涂漆/镀层脱落, 长 $\leq 5\text{mm}$ , 宽 $\leq 0.2\text{mm}$ 时允许 1 处	轻缺	目视
17	焊点	1. 引脚与焊接处的上锡面积 $< 75\%$ 不允许且需要留 1/4 以上避空位。 2. 焊点不光滑、表面有白色或黑色的残留物不允许 3. 触摸屏/背光 FPC 金手指与模组 FPC 焊盘的焊接重合长度 $\leq 1.0\text{mm}$ 不允许	轻缺	目视
18	组装	1. 模组组装方式与组装文件要求/样板不符不允许 2. 组装部件间连接不牢固(如: 正常取放会导致玻璃与背光源脱离)不允许 3. LCM 组装倾斜或偏位超出背光边缘 0.2MM 以上不允许	轻缺	目视
19	易撕贴	1. 粘附力不够撕起保护膜不允许 2. 贴附位置不符合规格要求不允许 3. 易撕贴与玻璃边缘角度偏离垂直方向大于 5 度不允许	轻缺	目视
20	喷码	1. 喷码内容不符合文件要求不允许 2. 喷码字体不清晰无法辨识不允许	轻缺	目视
21	视角偏差	依据限度样板进行判断	轻缺	目视
22	触摸屏与 LCD 之间的组装脏点及纤维	1. 脏点 $\Phi \leq 0.1$ , 不计 $0.1 < \Phi \leq 0.15$ , 允许 2 个 (距离 10MM 以上) 比例不能超过 1%。 2. 纤维: 不允许有。 备注: 如果点纤维未进可视区, 且不可移动则为良品	轻缺	目视 目测 镜 菲林 卡
23	触摸屏表面折痕	表面折痕/压痕不允许	重缺	目视
24	触摸屏	划写触摸屏测试画面, 无反应不允许	重缺	棉签
25	牛顿环/干涉线	 $\leq 5\text{MM}$ 允许 1 个	轻缺	迎光 目视
		 $\leq 1/6$ 触摸屏面积允收 1 个		
		注: 1. 不论牛顿环/干涉线面积大小, 点亮背光后, 造成文字失真或直线变形, 均不允许 2. 以 200gf 的手写笔在触摸屏表面触击, 不允许出现水波纹(检验时人手不要给手写笔施加力量)		



# 深圳市思坦德科技有限公司

## SHENZHEN STD TECHNOLOGY CO., LTD

26	触摸屏鼓		轻缺	目镜 塞规										
27	Film 表面: 鱼眼\气泡	<table border="1"> <tr> <th>直径</th> <th>规格</th> <th>备注</th> </tr> <tr> <td><math>\Phi \leq 0.15</math></td> <td>不计</td> <td rowspan="3">两个气泡之间的 距离<math>\geq 10\text{MM}</math></td> </tr> <tr> <td><math>0.15 &lt; \Phi \leq 0.25</math></td> <td>允收<math>\leq 2</math> 个</td> </tr> <tr> <td><math>0.25 &lt; \Phi</math></td> <td>拒收</td> </tr> </table>	直径	规格	备注	$\Phi \leq 0.15$	不计	两个气泡之间的 距离 $\geq 10\text{MM}$	$0.15 < \Phi \leq 0.25$	允收 $\leq 2$ 个	$0.25 < \Phi$	拒收	轻缺	目视 目测 镜 菲林 卡
直径	规格	备注												
$\Phi \leq 0.15$	不计	两个气泡之间的 距离 $\geq 10\text{MM}$												
$0.15 < \Phi \leq 0.25$	允收 $\leq 2$ 个													
$0.25 < \Phi$	拒收													

### 12.3 焊锡、包装的检验判定标准

序号	检查项目	判定标准	缺陷程度	判定方法
1	锡珠、锡渣	1. $\Phi < 0.1$ 忽略不计 3. $\Phi \geq 0.3\text{mm}$ 作为严重缺陷不可接受 注：必须保证最小电气间隙 $> 0.2\text{mm}$ , 保证功能正常, 粘附不可移动, 且不会产生潜在的功能缺陷。 5. 当锡渣厚度超过 $0.1\text{m}$ 时必须用烙铁刮平（不允许出现狗牙现象）	轻缺	目视
2	贴片元件	1. 元件装配上下、左右偏位 $\leq 1/3$ 元件焊盘宽度 2. 翘起, 墓碑现象不允许 3. 上锡面高度大于 $2/3$ 元件高度且小于整体元件高度 4. 焊锡点必须光滑湿润	轻缺	目视
		5. 不允许元件受损、破裂、少件、多件、元件装配反向、漏焊、虚焊	重缺	目视
3	背光与 T/P 的 FPC 焊接	1. FPC 焊接不可有连锡、虚焊、松香 2. 焊接悬空 $\leq 0.2\text{mm}$ 3. 上下、左右偏位 $\leq 1/3$ 焊盘宽度 4. 焊点必须光滑无锡尖	轻缺	目视
4	包装	1. 包装材料的使用需严格按照 BOM 清单的使用。	轻缺	目视
		2. 包装方式需按照包装图纸进行包装 3. 包装材料等不得有破损和涂画。	重缺	目视



### 13. Dependable Test

实验项目	手机产品	判定标准
高温存放	70℃，96 小时	功能测试正常，不允许有漏笔，串笔，不显示，显示异常等功能性问题出现 2.测试前后 IDD 电流变化值小于或等于+/-20% 3.外观检查无低温气泡，无封口松脱落，无边框彩虹，无 ACP 气泡
低温存放	-20℃，96 小时	
高温操作	60℃，48 小时	
低温操作	-10℃，48 小时	
高温高湿存储	50℃，90%RH，120 小时	
冷热冲击	-20℃-80℃，30min-30min,10 个循环	1.功能测试正常。 2.没有玻璃破碎、崩缺、封口松脱、环氧框裂口等缺陷。 3.无结构松动脱落
振荡试验	频率：10-55Hz,振幅：1.5mm,x\y\Z 各 1 小时	
跌落试验	放入包装箱，一米高度，6 面 3 菱各一次	
静电测试	150Uf，330 欧，8KV 空气放电，10 次	试验后，功能测试正常。电流 Idd 不能大于初时值的一倍

### 14. FINAL REMARKS

1. The above specifications are the binding criteria for STD Technology's outgoing quality inspection.
2. The customer is kindly requested to inform STD Technology as soon as possible on any questions, remarks, and disagreements regarding these specifications.
3. STD is not responsible for damage to its products due to neglect of the precautions as described in the previous chapter.

About the limited warranty unless special agreement between STD and customer STD will replace or repair any of its products that are found to be functionally defective when inspected in accordance with STD acceptance standards for a period of one year from data of shipments.